

intel[®] connection

「技術とビジネスをつないで新しいことを始めよう」

Intel Connection 2023は垣根を超え、技術者、経営者の枠も超え、企業間の連携を高めてDcXをさらに推進し、日本の次世代を育て、未来を創る多種多様な業界の皆さんが集える関係構築の場を提供します。さまざまな「つながり」で、ビジネスを創出する場としてご活用ください。

開催概要

開催日時

2023年6月19日(月)

09:30~17:30 (09:00 受付開始)

2023年6月20日(火)

09:30~17:30 (09:00 受付開始)

開催場所

東京ミッドタウン
ホールA+B

主催者

インテル株式会社

参加費

無料(事前登録制)
※6月16日(金) 18:00まで

実施内容



午前:基調講演
午後:分科会



展示会

アクセス

東京ミッドタウンホール

都営大江戸線

「六本木駅」8番出口より直結

東京メトロ 日比谷線

「六本木駅」地下通路にて直結

東京メトロ 千代田線

「乃木坂駅」
3番出口より徒歩約3分

東京メトロ 南北線

「六本木一丁目駅」
1番出口より徒歩約10分



〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-1

登録

下記URLまたはQRコードより「Intel Connection 2023」にご登録をお願いいたします

<https://www.intel.co.jp/ic2023>



お問い合わせ

開催スケジュールや参加登録などに関するお問い合わせは下記までご連絡ください。

intel-connection-japan2023@event-office.biz

Intel Connection 2023 事務局 (株式会社ファイズマンクリエイティブ内)

基調講演

現代の社会課題やビジネスを取り巻く環境を「つながり」がどのように変革し、変えていくのかを4つのテーマに分け、各業界のリーディングカンパニーのトップや専門家、スペシャルゲストなど、多種多様な立場の方々が、言葉を交わしながら解き明かしていきます。

スペシャル・ゲストの登壇決定!



6月19日(月) 11時～ 講演2登壇

栗山 英樹 様

WBC2023 野球日本代表監督

1984年に東京学芸大からドラフト外でプロ野球・ヤクルトに入団。外野手としてゴールデン・グラブ賞を受賞するなど活躍。引退後は野球解説者やスポーツキャスターを経て、2012年のシーズンから監督として日本ハムを率いる。就任1年目にリーグ優勝を果たし、5年目となる2016年には球団史上3回目となる日本一の座を獲得。2021年まで日本ハムの監督を10年間務めたあと、日本代表監督に就任。WBC2023では日本代表を優勝に導いた。



6月20日(火) 11時～ 講演4登壇

野口 聡一 様

宇宙飛行士

東京大学先端科学技術研究センター特任教授
日本大学理工学部航空宇宙工学科特任教授

2005年、スペースシャトル「ディスカバリー号」による国際宇宙ステーション(ISS)組み立てミッションに参加、3度の船外活動をリーダーとして行う。2009年、日本人として初めてソユーズ宇宙船に船長補佐として搭乗、ISSに約5か月半滞在。2020年、米国人以外では初めてクルードラゴン宇宙船運用初号機(Crew-1)に搭乗し、ISSに166日間滞在。

2023年 6月19日(月)

講演1 09:30-10:40

DX・GXを支えるインフラとテクノロジー

イベントのオープニング基調講演として、今後の日本のデジタル社会を開拓するために必要なポイントを発信。インテルが掲げるスーパーパワーズの内容にふれつつ、グローバル視点をふくめた課題についてディスカッションを展開。その中で、人材育成やテクノロジー、サステナビリティといった今後の基調講演のテーマについても紹介します。

インテル 代表取締役社長 鈴木 国正
衆議院議員 自由民主党 副幹事長 小林 史明 様
ベンチャーキャピタリスト 実業家 伊藤 穰一 様

講演2 11:00-11:40

世界に通用する人材とは

IT業界にて次世代を担う次世代リーダーの育成は重要な課題となっています。人材育成に成功した経験を持つゲストを招き、世界に通用する人材を育てるために必要なことが何かを議論します。

インテル 代表取締役社長 鈴木 国正
WBC2023 野球日本代表監督 栗山 英樹 様

2023年 6月20日(火)

講演3 09:30-10:40

企業変革とDX/データ・セントリック・トランスフォーメーション

特別協賛企業の方々を招き、弊社代表取締役 鈴木との対談にて、「2025年の崖」を回避するためにテクノロジーの重要性を発信。現在進行しているプロジェクトやデータ・セントリック・トランスフォーメーションなど最新テクノロジーを交えつつディスカッションを展開します。

インテル 代表取締役社長 鈴木 国正
富士通株式会社 執行役員 EVPグローバルソリューションビジネスグループ (DXソリューション&サービス担当) 高橋 美波 様
日立製作所 執行役専務 クラウドサービスプラットフォームビジネスユニット CEO 阿部 淳 様
日本電気株式会社 Corporate Senior Vice President マネージドサービス デジタルプラットフォームビジネスユニット 繁沢 優香 様

講演4 11:00-11:40

サステナブルな世界の実現に向けて

ビジネス視点からのサステナビリティを発信するパネルディスカッションを展開。スペシャルゲスト 野口聡一さんにご登壇いただき、具体的な取り組みや最新のトレンド(事例)を交えつつ、汎用型サステナブルな世界の実現に向けて議論の場を設けます。

インテル 代表取締役社長 鈴木 国正
宇宙飛行士 東京大学先端科学技術研究センター特任教授
日本大学理工学部航空宇宙工学科特任教授 野口 聡一 様


テーマ:AI

データサイエンスが導く AI / DX 変革

13:00
13:30

第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサを搭載した 京都大学新スーパー・コンピューター・システムの狙い

国立大学法人京都大学 学術情報メディアセンター
准教授 **深沢 圭一郎 様**




京都大学新スーパー・コンピューター・システムの構成を紹介し、HBMを搭載したインテル® Xeon® マックス・シリーズを選ぶことにより実現できるアプリケーションの電力対実行性能の向上と大部分の CPU 性能を活用できていない現在の計算機構成や運用改良の取り組みについて解説します。

13:45
14:15

Yahoo!ショッピングのレコメンデーション・システムにおけるAI/MLの利用

ヤフー株式会社 テクノロジーグループ サイエンス統括本部
サイエンス3本部 ソフトウェアエンジニア **山下 直晃 様**




Yahoo! JAPANでは、様々なサービスの基盤にAI/ML技術が使用されています。サービスの一つであるYahoo!ショッピングでは、数多くの商品を扱うレコメンデーション・システム向けに、大規模なデータ処理とMLモデルの学習と推論を日々行っています。本講演では大規模なレコメンデーション・システムならではの構成と、使用しているAI/ML技術について解説します。

14:30
15:00

「半導体×DX」が社会を変える 東京エレクトロンのDX戦略

東京エレクトロン株式会社 TEL デジタル デザイン スクエア
SDCAI開発部 部長 **松沢 貴仁 様**




AIを含むデータサイエンスを用いて既存のプロセスを変革するといわれるDXですが、そのDXを実現するために不可欠な半導体を製造するためにも、DXは重要な位置づけとなっています。本講演では東京エレクトロンが掲げるDX戦略とその基盤となるデジタル技術の活用について御報告させていただきます。

15:15
15:45

富士通研究所のR&D最前線～AI研究を中心に～

富士通株式会社 富士通研究所 EVP 富士通研究所
所長 **岡本 青史 様**




近年の急速なAI技術の進化はデジタル世界と現実世界のあり方に、大きな変革と新しい社会の可能性を示しています。富士通研究所ではAIを中心とする5つのキーテクノロジー分野を強化し様々な社会課題をテクノロジーの力により解決する取り組みを進めています。本講演では、それらの取り組みを最新の事例と共にご紹介いたします。

16:00
16:30

AI普及時代におけるインテルAIの"いま" ~最新の取り組みと製品のご紹介~

インテル株式会社 AIセンター・オブ・エクセレンス
AIテクニカル・ソリューション・スペシャリスト
大内山 浩



昨今、ChatGPTに代表される生成AIの大ブレイクにより、AIの社会実装がこれまで以上に加速することが予想されます。本セッションでは、「生成AI」「サステナビリティ」といったキーワードを織り交ぜながら、AIの更なる普及を後押しするインテルの取り組みと製品に関して最新情報ご紹介をいたします。


テーマ:サステナビリティ、教育

前半:クリーンでセキュアなIT環境の実現 後半:教育改革と今後の展望

13:00
13:30

サステナビリティを実現する データセンター・ソリューション

インテル株式会社 インダストリー事業本部
シニア・ソリューション・アーキテクト **土屋 建**




データセンターにおける炭素排出量の約9割を占める Scope 3と呼ばれるIT機器や冷却設備の運用中の電力を削減するための取り組みと、それを実現するインテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサの新機能とソリューションをご紹介します。

13:45
14:15

(仮)インテル® DCMを活用したデータセンターの可視化とグリーンイノベーションに向けた取り組み

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
ファシリティマネジメント事業部 グリーンソリューション&PMO担当
部長 **堀口 茂美 様**



飛躍的に成長を続けるデータセンター業界において、電力の消費によって成り立つデータセンターのグリーン化が強く求められている。Sierを本業とする会社におけるファシリティの専門家集団として、データセンターとの中で使用されるサーバ群をシームレスに繋ぎ、より高度かつグリーンなデータセンター運用を目指す中で、インテル® DCMを活用した取り組みを紹介する


14:30
15:00

調整中

15:15
15:45

令和の日本型学校教育実現に向けた挑戦 -戸田市の教育改革と今後の展望-

戸田市教育委員会
教育長 **戸ヶ崎 勤 様**




先行き不透明な現代において、子供たちには、現在と未来に向けて、自らの人生を切り拓く力が求められています。学制発布以来150年の歴史が積み上げてきた日本の教育の不易とともに、時代に即した教育の必要性が問われる中、新しい時代を生きていく子供たちの育成のための学校教育のあるべき姿とは何か。戸田市教育委員会が推進してきた、産官学と連携した教育改革の軌跡と、未来への展望を語る。

16:00
16:30

次世代のテクノロジー活用人材の育成に向けて ~DISのSTEAM教育に対する取り組み~

ダイワボウ情報システム株式会社 戦略ビジネス推進部
副部長 兼 教育ICT推進グループマネージャー **岡本 哲也 様**



急速な技術の進化により多様化する課題の発見・解決の為に高度なテクノロジーを活用できる人材が求められています。ダイワボウ情報システムでは未来の社会を担う子ども達がより主体的に学習出来るSTEAM Lab環境整備の支援や、21世紀型スキルを育む為の授業デザインをサポート致します。インテル株式会社様協同での実証研究や全国のパートナー様との取組の事例を交え、STEAM教育推進の為に必要な事について講演いたします。


テーマ:DX

デジタルとデータの利活用

13:00
13:30

2050カーボンニュートラルに向けた 東京電力DX推進への挑戦

東京電力ホールディングス株式会社 常務執行役
最高情報責任者(CIO) 兼 最高情報セキュリティ責任者(CISO)
関 知道 様




電力・エネルギー業界は劇的な変化の渦中にあり、東京電力では電力安定供給とカーボンニュートラルを両立する事業構造変革に取り組んでいます。本講演では、事業構造変革への貢献を目指したTEPCO DXとして、その目的からDX推進の基本構造・変革レイヤーやアーキテクチャ、取組み事例も紹介します。

13:45
14:15

Integration of Insurance×Technology ~未来社会の創造~

東京海上ホールディングス株式会社
常務執行役員 グループCDO **生田目 雅史 様**




当社では、社会やお客さまへの新たな価値提供を実現するため、テクノロジーとデータを徹底的に活用しながら、保険の概念や保険会社の再定義に挑戦しています。今回は、当社のデジタル戦略の概要をはじめ、具体的な取り組みや支える体制・基盤強化、将来目指す姿についてご紹介いたします

14:30
15:00

東京ガスグループの3つの主要戦略と 実現に向けたDX

東京ガス株式会社 DX推進部 事業開発部 ソリューション共創部
ソリューション技術部 常務執行役員 CDO
カスタマー&ビジネスソリューションカンパニー 副カンパニー長
菅沢 伸浩 様




22-25年中期経営計画における3つの主要戦略として、①エネルギー安定供給と脱炭素化の両立、②ソリューションの本格展開、③変化に強いしなやかな企業体質の実現を掲げています。その実現に向けた主要なDX施策について紹介すると共に、DX推進のベースとなるデータ・デジタル基盤整備、DX人材拡大、推進体制等についてご紹介いたします。

15:15
15:45

調整中

SBIデジタルアセットホールディングス株式会社
CEO **フェルナンド・ルイス・パスカス・カオ 様**



調整中

16:00
16:30

調整中

インテル株式会社

調整中

テーマ:自治体の取り組み、デバイスソリューション

前半:自治体におけるデジタルへの取り組み 後半:デバイスとビジネスへの貢献

13:00
13:30

**防災xデジタルで描く未来
災害対策の高度化とテクノロジーの活用**

SAPジャパン株式会社 Partner Ecosystem Success
ストラテジスト **吉田 彰 様**

近年の激甚化する災害対策の一環としてテクノロジーの活用による高度化や防災DXが進められています。SAPも大分大学などと連携しデータやテクノロジーを活用したプラットフォームの開発を進めています。このセッションでは災害対策の高度化を目的としたプラットフォームの今とテクノロジー活用による未来についてお話しします。

13:45
14:15

三豊市が進める共助領域等のDXとそれを支える人材育成

三豊市役所
市長 **山下 昭史 様**

香川県三豊市ではデジタルファーストを推進しており、現在はデジタル田園都市国家構想のデジタル実装TYPE2に採択され、三豊ベーシックインフラ整備事業を進めています。地域の「共助」によるサービスで地域住民の暮らしを支えることの重要性和、それを担うデジタル人材の育成などについての取組みをご紹介します。

14:30
15:00

**シンハードサブスク!
たよれーるSurfaceサブスクリプションサービス**

株式会社大塚商会 インフラ基盤プロモーション部
主任 **藤田 健太 様**

Surface 1台からレンタルを行い、テレサポートやオンサイト対応などの大塚商会の運用保守がセットになった、法人様向けの月額制サービスです。必要な時に、必要な分だけのSurfaceを利用できる、サブスクリプションとしての本サービスのメリットを、Microsoft Surfaceの魅力とともにご紹介します。

15:15
15:45

企業間ビジネスコラボレーションのはじめかた

TD SYNnex株式会社 ニュープロダクト&サービス部門
サービスソリューション本部 本部長 **立原 伸治 様**

新たなビジネスの可能性を作り出すきっかけとなる自社の枠を超えた取り組みを、世界最大級のITディストリビューターであるTD SYNnexがゲストを招いてトークセッション形式でご紹介します。メーカー様と販社様をつなぎ、お互いのITエコシステムを広げるにあたって、共存共栄関係を結ぶひけつや進め方など、実例や提供サービス内容を交えお話しします。

16:00
16:30

Windows11への移行とモダン管理

株式会社日本HP エンタープライズ営業統括 営業戦略部
部長 **松本 英樹 様**

第12世代以降のインテル® Core™ プロセッサの最新アーキテクチャは、Windows 11に最適化され、高いパフォーマンスを発揮します。また、インテル® vPro™テクノロジーを活用すれば、効率的にモダン管理を行う事が可能です。本セミナーでは、HPとインテルの最新技術の活用メリットをデモ動画を交えて解説します。

16:45
17:15

**EXからはじめるDX。
働き方の柔軟性を高めるPC調達要件定義を考える**

レノボ・ジャパン合同会社 製品企画部 マネージャー
元嶋 亮太 様

あらゆるビジネスで進むデジタル活用(DX)。持続可能なデジタル活用の第一歩として重要となる視点EX、つまり従業員体験です。このセッションでは、最新の第13世代インテル® Core™ プロセッサ搭載のインテル® vPro™ プラットフォームを内蔵したThinkPad 2023年製品を例にしながら、働き方の柔軟性を次の次元に押し上げるために必要となるPC調達時の要件定義のポイントをご紹介します。

テーマ:サステナビリティ、データ&インフラストラクチャー

理想的な共創社会実現のための革新的な取り組み

13:00
13:30

Internet of DCs with IOWN APN

日本電信電話株式会社 研究企画部門 IOWN推進室
IOWN技術ディレクタ **川島 正久 様**

昨今、都心等、都合の良い場所に追加スペースを確保しながらDCを増床することがスペース・電源不足により困難となっている。また、ハイパースケール化が続くDCの環境負荷が懸念されている。このような課題を解決するアプローチとして、オールフォトニクスネットワーク(APN)により大容量低遅延DC間回線を臨機応変に生成しながら、分散した複数のDCをまとめて一つの仮想的なDCを実現する手法を紹介する。

13:45
14:15

**データセンター内のサーバーを液体冷却、
冷却電力の94%減を達成**

KDDI株式会社 プラットフォーム技術部
エキスパート **加藤 真人 様**
コアスタッフ **北山 真太郎 様**

KDDIでは「社会の持続的な成長に貢献する会社」を目指す姿に掲げ、SDGsの取り組みの一環としてKDDI および社会のカーボンニュートラルの実現に取り組んでいます。今回はPUE1.05、冷却設備電力94%削減を実現した液浸冷却技術を活用した「液浸データセンターPoC」の実施内容、検証結果をご紹介します。また検証を実施する上で判明した、液浸冷却技術を商用導入する上での課題への取り組みについてもお話しします。

14:30
15:00

**データセンターからデジタルビジネス複合拠点
(デジタルビジネスコンプレックス)へ**

株式会社インターネットイニシアティブ
常務執行役員 基盤エンジニアリング本部長 **山井 美和 様**

IJが提唱する、データセンターを仮想化した計算リソースの分散配置と連携を前提としたデジタルビジネスの複合体こそが、次世代のDC=デジタルコンプレックスである。この新しいインフラモデルを構成するハイパースケール型データセンターと小規模なエッジデータセンターの分散・統合の進め方、その要素技術としてどのようなものが必要でどのようなメリットをもたらすか解説する。

15:15
15:45

**アジリティと信頼性を両立する
日立のハイブリッドクラウドソリューション**

株式会社日立製作所 クラウドサービスプラットフォーム ビジネスユニット
事業主管 **指野 篤司 様**

VUCA時代に対応するためのアジリティとシステムの信頼性・安定性の両立を実現するために、クラウドとオンプレミスを適材適所に利用するハイブリッドクラウドへの期待が高まっています。本講演では、SREの手法を用いた運用効率化、オンプレミスとクラウドでのシームレスなデータ連携、ハイブリッドでの運用統合・自動化について紹介します。

16:00
16:30

コンフィデンシャル・コンピューティングで広がるDX

Intel Corporation Global Director of Security Technologies,
Intel Security Center of Excellence **Jesse Schrater**

コンフィデンシャル・コンピューティングにより、規制を遵守しデータ主権を確保することで、データの活用が進み、ビジネスが進化します。このセッションでは、インテルのコンフィデンシャル・コンピューティング技術がどのようにデータを保護しながらビジネスを革新することが可能かを紹介します。昨今の最新のセキュリティ要求への対応とあわせ、将来さらに広がるデータ活用の展望をご覧いただけます。

16:45
17:15

**テレメトリー情報の活用による
データセンターのサステナビリティ管理**

インテル株式会社 データセンター・ソリューションズ
ビジネス・ディベロップメント・マネージャー **高木 正貴 様**

昨今、温室効果ガス排出に係る各種規制は厳しさを増すと共に、さらに細かく情報開示も求められるようになってきています。IT機器のテレメトリー情報の活用はその一つの解となるでしょう。本セッションでは、テレメトリー情報を活用したIT機器~データセンター設備レベルのサステナビリティ監視・管理および効率化の実現について解説します。

テーマ:イノベーション

テクノロジーとビジネスを繋ぐ最新ソリューション DX

13:00
13:30

調整中

13:45
14:15

**カーボンニュートラルに向かって
~モビリティ向け電池の稼働率向上とLCA~**

株式会社本田技術研究所 先進パワーユニットエネルギー研究所
エグゼクティブチーフエンジニア **岩田 和之 様**

世界各国で環境規制が厳しくなる中、自動車産業は100年に一度の変革期と言われ、特に脱炭素対応は重要である。中でも電池はキーになるが、単に内燃機関をバッテリーとモータに置き換えるだけでは脱炭素化は達成できず、社会全体としての取組が必要になる。今回はホンダの最新の取組を紹介しながら電池のバリューチェーン全体を考えた時の脱炭素化を説明する。

14:30
15:00

**実世界のデータをつなぎ、社会が変わる
~先端テクノロジーが創り出すデジタルツイン~**

日本電気株式会社 デジタルプラットフォームビジネスユニット
プラットフォーム・テクノロジーサービス事業部門
生体認証・映像分析統括部 エグゼクティブマネージャー **谷長 薫 様**

VUCAの時代。絶えず変化する現実世界のリアルタイムな状況を踏まえて、限りある経営資源を最適に配置することを可能にする「デジタルツイン」が注目を集めています。本セッションでNECが目指すデジタルツインをご紹介します。

15:15
15:45

**セブン-イレブンのDX構想と
「つなぐ」対応の取組について**

株式会社セブン-イレブン・ジャパン
執行役員 システム本部長 **西村 出 様**

セブン-イレブンは当初よりIT投資を積極的に行ってきました。近年においてはクラウド、AIなど最新技術を活用し、オープンな環境での新たなシステムデザインに取り組んでいます。それは、自然災害の多い日本において日常シーンだけでなく、非常時の対応にもクラウド技術を活用した災害対策システムを構築し、減災・復興に寄与しています。本イベントのテーマである「技術とビジネスを繋ぐ」を非常時にどのように取り組んでいるかを中心にご紹介します。

16:00
16:30

**新世代サーバーを支える、
サーマルエンジニアの熱い思いと冷却機構**

デル・テクノロジーズ株式会社 データセンターソリューションズ
事業統括 製品本部 シニアプロダクトマネージャー **岡野 家和 様**

エッジからクラウドまで、あらゆる場所で適材適所のイノベーションを可能にするDell PowerEdge サーバーの豊富なポートフォリオと、当社サーマルエンジニアによる排熱と冷却のための数々の独自機構についてご説明します。

16:45
17:15

**HPEのEdge戦略とそれを支える
HPE OEMソリューション**

日本ヒューレット・パッカド合同会社 パートナー・アライアンス営業統括本部
OEM営業部 部長 **中村 信幸 様**

HPEはお客様のDX、DcXを支援するためDXプラットフォーム(DXP)戦略を掲げ、お客様のビジネス部門向けの活動を強化しています。今回はお客様のソリューションビジネスに貢献する、HPE OEMソリューションの専用製品やサービスについてご説明させていただきます。

展示エリアでは、インテルのテクノロジーを活用したさまざまなソリューションを、インテルや企業の担当者が直接紹介します。

特別協賛

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

ブロンズパートナー

 Orchestrating a brighter world NEC	日本電気株式会社	DXを支えるNECのテクノロジー(仮) NECのDXソリューションと未来を試行・共創するデジタルツインへの取り組みのご紹介
 HITACHI Inspire the Next	株式会社日立製作所	調整中
	富士通株式会社	PRIMERGY「M7シリーズ」とLIFEBOOK「U9シリーズ」のコラボレーション展示 企業のDXを支える富士通のコンピューティングソリューション
 DIS ダイワボウ情報システム株式会社	ダイワボウ 情報システム 株式会社	STEAM教育関連プロダクト 先進テクノロジーの活用による課題解決型学習の実現
	デル・テクノロジーズ 株式会社	エッジからクラウドまで あらゆる場所でイノベーションを推進する新世代PowerEdgeサーバー ~先進のパフォーマンスとエネルギー効率に優れたデザインを実現~
	株式会社日本HP	マルウェアを封じ込めるセキュリティと最新コラボレーション端末 ハイブリッドワーク時代の会議室とモバイルワーク環境はセキュリティ対策と音響設計が決め手!
	日本 ヒューレット・パカード 合同会社	最新世代 HPE ProLiant Gen11サーバーとOEMソリューション 新しい業界標準を牽引する「一歩先行くサーバー」 HPE ProLiant Gen11とお客様のビジネス部門を強力に支援するOEMソリューション
	レノボ・ジャパン 合同会社	最新のThinkPadで実現する場所の壁を溶かした働き方 発売したばかりの最新のThinkPadを体感してみませんか?
	株式会社大塚商会	Microsoft Surfaceは、DX時代に適したDaaSで使う 必要な時に、必要な分だけのSurfaceが利用できる、大塚商会の月額制のサービス
	TD SYNnex 株式会社	TD SYNnexの多彩なサービスメニューと包括的なサポートでPCの導入から処分までお客様の課題を解決! PC・サポート・Microsoft 365ライセンスを一括提供するサブスクリプションサービス「DaaS」、PCの導入 ~処分まで多彩なサービスメニューの「ITライフサイクルマネジメント」を紹介
	IEIT System	最先端サーバー基盤でグローバルイノベーションを加速する IEIが世界で最も出荷実績のある高性能 AI/GPUサーバーを中心に 水冷サーバーやその技術をご紹介します
	アドバンテック 株式会社	Intel® Arc™ A370M GPU搭載 エッジAIコンピューティングプラットフォーム 低消費電力・ハイパフォーマンスGPU搭載! MXMおよびPCIe拡張カードによるエッジAIソリューション
	Advantech Co., Ltd.	ハイパフォーマンス・プラットフォームで AI とネットワークングを加速化 ネットワーク変革の最新産業技術で、 AIとネットワークングをさらに加速させることが可能になります。
	ASUS JAPAN株式会社	ASUS IoTのエッジコンピュータ、産業用MB/SBCソリューション ASUSの産業向けブランド「ASUS IoT」のハード&ソフト製品は、 IIoT、医療、小売分野でご活用頂けます。
	xFusion技術日本 株式会社	第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサを搭載 FusionServer 最新の第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサを搭載した FusionServer V7 シリーズ
	岡谷エレクトロニクス 株式会社	移動体の動きや滞留を計測 「人流・交通観測ソリューション」 人流や交通の可視化で「現状把握」「課題抽出」をすることで、 「施策立案」や施策後の「効果測定」まで幅広くご活用いただけます。
	オムロン株式会社	制御と情報の融合を実現する産業用PCプラットフォームとNX502 現場のリアルタイムデータを仮想化された制御プラットフォーム、 ソフトウェアドリブンで運用管理

ブロンズパートナー

	オムロン株式会社	需要変動に強いフレキシブルな搬送を実現する自律走行型搬送ロボット 安全かつ搬送最適化に必要なSW機能を備えたAMR
	Canonical Group Limited	#1 Linuxディストリビューション サーバー・デスクトップ・エッジ・IoT機器のすべての領域で使われているLinux OSです。
	Giga Computing Technology CO., LTD.	5G新時代をもたらすGiga Computingのエッジサーバー Telco-Tastic! 比類なきパワーと柔軟性で盤石の通信事業者ネットワークインフラを創造する!
	株式会社CASO	超接続性ワイヤレスルーター × インダストリアルAI computing Stalink! 5G! LTE! 有線! をボンディングで高信頼性接続を実現! 高付加価値AI computing
	Quanta Cloud Technology Japan, Inc.	近未来のコネクティビティへの取り組み QCTは、5GとAIのシナジー効果を最大限に活用したオフリングで変革を加速させている
	Deeping Source Inc.	個人情報侵害のないCCTV AI映像分析ソリューション 私たちは匿名化されたAIを通じてすべてのデータを安全に利用可能にします。
	COWIN株式会社	提案できて、効果も見える!リアルタイム性に特化したAIサイネージ「OnlineMAW」 あらゆるAIやセンサーと連携し、お客様の「こんなデジタルサイネージをしたい!」を簡単に実現します。
	テックwind株式会社	高速ネットワーク接続によるVDI / GPUソリューション 8K表示可能なVDI/GPUソリューションで変わる! 新しいIntel CPU/PC活用システムのご提案
	東京エレクトロン デバイス株式会社	第12世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー搭載のエッジ推論機登場 画像処理メーカーのファーストの送るAIプラットフォームが第12世代の搭載により更に高速化
	富士ソフト株式会社	AI監視カメラソリューションwith OpenVINOTM ツールキット AIで動画を自動解析!クラウドとエッジデバイスでリアルタイム監視のマンパワー削減を実現します!
	PEGATRON Corporation	5G、AIoT、エッジ・コンピューティングでスマート・マニュファクチャリングを実現 5G、AIoT、およびエッジ・コンピューティングを活用して製造業を革新し、 リアルタイムのデータ分析を実現
	株式会社 マイタックジャパン	Cloud & Edge Computing よりよいコネクテッドワールドの無限な可能性実現に向けて
	株式会社マクニカ	インテル® を活用したマクニカの Leading Edge Solution 次世代 FPGA の活用とインテル® 製品を活用したエッジのシステム・ソリューションをご紹介します
	Lanner Electronics, Inc	5G データセンターがひとつに。統合エッジ・コンピューティング・アーキテクチャー 統合されたエッジサーバーによりネットワークの運用コストを削減し、 ネットワークのパフォーマンスを向上
	菱洋エレクトロ株式会社	RYOYO IoTプラットフォーム PLCやセンサーから上位システムまでプログラミングレスで接続するIoTプラットフォーム
	株式会社 レスターエレクトロニクス	①AMR実機動作Demo ②RealSense 360°Object Scanning Demo インテルのEI for AMR活用で開発期間、開発費削減

協賛 / 協力

特別協賛

Orchestrating a brighter world

NEC

NTT

HITACHI
Inspire the Next

FUJITSU

ゴールドパートナー

DIS

ダイワボウ情報システム株式会社

DELL
Technologies

hp

Hewlett Packard
Enterprise

Lenovo

シルバーパートナー

大塚商会

TD SYNEX

ブロンズパートナー

IEIT
SYSTEMS

ADVANTECH
Enabling an Intelligent Planet

ASUS IoT

FUSION

OEC
OKAYA ELECTRONICS CORP.

OMRON

Canonical
Ubuntu

GIGA
COMPUTING

CASO
Subsidiary of CASWELL

QCT

DEEPING SOURCE

COWIN

TEKWIND

TEL
東京エレクトロン デバイス

富士ソフト

PEGATRON
Navigate the Future Faster 5G

MITAC
MITAC JAPAN CORP.

MACNICA

Lanner

RYOYO

株式会社レスターエレクトロニクス

講演協力

IIJ
Internet Initiative Japan

SBI Digital Asset Holdings
an SBI company

NTT DATA

京都大学
KYOTO UNIVERSITY

Tomorrow, Together
KDDI

株式会社
セブン-イレブン・ジャパン

TEL

TOKIO MARINE

TOKYO GAS

TEPCO

やさしいまちに、なりたい。
YAMAHA

HONDA
The Power of Dreams

YAMAHA

YAHOO!
JAPAN

アライアンスパートナー

CTC
Challenging Tomorrow's Changes

Google Cloud

SAP

Microsoft

vmware

Red Hat

メディアパートナー

IoT

ASCII

INTERNET
Watch

GIZMODO

PC
Watch

BUSINESS NETWORK

Ledge.ai